VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Abser An:	ider: INTERNATI	ONALE RECH	ERCHENBEHORDE		PCT
	siehe Forn	nular PCT/ISA	/220	IN	LICHER BESCHEID DER TERNATIONALEN HERCHENBEHÖRDE
				(R	egel 43 <i>bis</i> .1 PCT)
				Absendedatum	he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
1	nzeichen des Anmeld ne Formular PCT	•		WEITERES VORO	GEHEN
	nationales Aktenzeich T/DE2004/001647		Internationales Anmelde 23.07.2004	datum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 25.07.2003
	nationale Patentklass IN27/12, G01N27		er nationale Klassifikation	und IPK	
	elder BERT BOSCH G	іМВН		•	
1.	Dieser Beschei	id enthält Anga	aben zu folgenden Pu	unkten:	•
	⊠ Feld Nr. I	Grundlage des	s Bescheids		
	☑ Feld Nr. II	Priorität			
	☐ Feld Nr. III	Keine Erstellui Anwendbarkei		er Neuheit, erfinderisc	he Tätigkeit und gewerbliche
	☐ Feld Nr. IV	_	nheitlichkeit der Erfindu		
	☑ Feld Nr. V	Begründete Fe	eststellung nach Regel	43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlic	h der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit
:		und der gewer	rblichen Anwendbarkeit	; Unterlagen und Erklä	rungen zur Stützung dieser Feststellung
	⊠ Feld Nr. VI		geführte Unterlagen		·
	☑ Feld Nr. VII	Bestimmte Mä	ingel der internationaler	n Anmeldung	
	⊠ Feld Nr. VIII	Bestimmte Be	merkungen zur internat	ionalen Anmeldung	
2.	WEITERES VOI	RGEHEN			
	mit der internatio	onalen vorläufige sörde als diese a	en Prüfung beauftragtei als IPFA wählt und die d	n Behörde ("IPEA"); die gewählte IPEA dem Int	scheid als schriftlicher Bescheid der es trifft nicht zu, wenn der Anmelder ernationale Büro nach Regel 66.1bis b) ehörde nicht anerkannt werden.
	aufgefordert, be	i der IPEA vor A Ablauf von 22 M	chlauf von 3 Monaten ab	o dem Tag, an dem da: tsdatum, je nachdem, v	EA gilt, so wird der Anmelder s Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt welche Frist später abläuft, eine chen.
	Weitere Optione	n siehe Formbl	att PCT/ISA/220.		
3.	Nähere Einzelhe	eiten siehe die A	Anmerkungen zu Formb	latt PCT/ISA/220.	
				,	

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 Bevollmächtigter Bediensteter

Meyer, F

Tel. +49 89 2399-2233



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

	Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
1.	Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2.	Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz , die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
	a. Art des Materials
	□ Sequenzprotokoll
	☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
	b. Form des Materials
	in schriftlicher Form
	in computerlesbarer Form
	c. Zeitpunkt der Einreichung
	in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
	zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
	□ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3	Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabell eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstin bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.

4. Zusätzliche Bemerkungen:

Fel	d Nr. II	Priorität	
\boxtimes	Das fol	gende Dokument ist r	och nicht eingereicht worden:
	\boxtimes	Abschrift der früheren und 66.7(a)).	n Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43 <i>bis</i> .1
		und 66.7(b)).	neren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1
	in der	Annahme erstellt, dal:	die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzder das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.
. 🗆	Priorita gilt da	ätsanspruch als ungul her das vorstehend ge	erücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der tig erwiesen hat (Regeln 43 <i>bis</i> .1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids enannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
. -			da der Internationalen
	Reche stand Datun	erchenbehörde zum Zi (Regel 17.1). Dieser E n der beanspruchte Pr	Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante bioritätstag ist, erstellt.
F. Et	Reche stand Datun twaige zi	erchenbehörde zum Zo (Regel 17.1). Dieser En der beanspruchte Prusätzliche Bemerkung Begründete Fest	Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante ioritätstag ist, erstellt. en:
F. Et	Reche stand Datun twaige zi	erchenbehörde zum Zo (Regel 17.1). Dieser En n der beanspruchte Pr usätzliche Bemerkung	Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante Fioritätstag ist, erstellt.
F. Et	Reche stand Datun twaige zi	erchenbehörde zum Ze (Regel 17.1). Dieser En der beanspruchte Prusätzliche Bemerkung Begründete Fest schen Tätigkeit und Gester Feststellung	Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante ioritätstag ist, erstellt. en:
F. Et	Reche stand Datum twaige zu eld Nr. N rfinderis	erchenbehörde zum Ze (Regel 17.1). Dieser En der beanspruchte Prusätzliche Bemerkung Begründete Fest schen Tätigkeit und Gester Feststellung	Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante ioritätstag ist, erstellt. en:
Fe S	Rechestand Datum twaige zo eld Nr. Norfinderis stützung feststellu leuheit	erchenbehörde zum Ze (Regel 17.1). Dieser En der beanspruchte Prusätzliche Bemerkung Begründete Fest schen Tätigkeit und Gester Feststellung	Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante ioritätstag ist, erstellt. en: stellung nach Regel 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Ja: Ansprüche 1-10

siehe Beiblatt

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001647

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

- Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43bis.1 und 70.10)
 und /oder
- 2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43*bis*.1 und 70.9) siehe Formular 210

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 1.

D1: US 4 967 589 D2: EP 1 319 943 A2

D3: DE 197 10 358 A1 (in der Anmeldung zitiert)

Zu Punkt V.

2.1. Neuheit - unabhängiger Anspruch 1:

D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden kann, offenbart einen chemischen Sensor mit allen Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 (siehe die Fig.1 und Sp.1 Z.13-22). Die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung sind in D1 nicht offenbart.

D2 offenbart (siehe Fig.2 und zugehörige Beschreibung) einen chemischen Sensor entsprechend Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung ausser, dass es sich bei der sensitiven Schicht um eine Keramikschicht handelt. In der D2 (siehe §13) werden die Elektrodenstrukturen statt dessen mit Biomolekülen, z.B. Antigenen, beschichtet.

D3 offenbart (siehe Fig.4,6 und zugehörige Beschreibung) einen chemischen Sensor entsprechend Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung ausser, dass die erste Metallisierungsebene als Elektrodenstruktur ausgebildet ist (die Strukturen 42 und 24 stellen hier einen Heizwiderstand und einen Temperaturwiderstand dar) und dass das sensitive Material auch in den Kontaktlöchern der Passivierungsschicht vorhanden ist. Die in der Fig.6g,h dargestellten Kontaktlöcher 150 dienen hier zur elektrischen Durchkontaktierung der darunterliegenden Strukturen 42 und 24.

Anspruch 1 erfüllt daher das Erfordernis der Neuheit gemäß Artikel 33(2) PCT.

2.2. Erfinderische Tätigkeit - unabhängiger Anspruch 1:

Ausgehend von D1 ist es Aufgabe der Erfindung, die Haftung zwischen Passivierungsschicht und sensitiver Keramikschicht zu verbessern. Die Erfindung löst die Aufgabe dadurch, dass eine Haftvermittlerschicht vorgesehen ist, die als zweite Metallisierungsebene ausgebildet ist und die zwischen der Passivierungsschicht und der sensitiven Keramikschicht angeordnet ist. D1 enthält keinerlei Hinweis für diese Lösung, sondern führt von ihr weg, indem sie eine andere Lösung anbietet (siehe Fig.4 und zugehörige Beschreibung): die sensitive Schicht 25 wird in ihrem Randbereich zwischen der Elektrodenschicht 23 und der Passivierungsschicht 24 eingebracht. Dadurch wird ein Ablösen der sensitiven Schicht 25 verhindert.

Die **D2** liefert keinerlei Hinweis, das gezeigte Sensorkonzept auf chemische Sensoren mit einer sensitiven Keramikschicht (in der vorliegenden Anmeldung werden polykristallines SnO₂ oder WO₃ als Beispiele angegeben) zu übertragen. Vielmehr dürften die in der D2 offenbarten Löcher 7 (Fig.2) in der oberen Metallisierungsebene aufgrund der angegebenen Herstellungsverfahren dieser Löcher (siehe §9) so klein sein, dass besagte Keramikmaterialien nicht <u>in</u> diese eindringen könnten.

In der **D3** findet sich keinerlei Hinweis, die Kontaktlöcher 150 mit sensitivem Material zu versehen. Dies ergäbe technisch auch keinen Sinn, da dann der Heizwiderstand 42 und der Temperaturwiderstand 24 nicht mehr verwendet werden könnten.

Anspruch 1 erfüllt daher das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 33(3) PCT.

2.3. Die **Ansprüche 2-10** sind abhängig von Anspruch 1 und genügen demzufolge ebenfalls den Erfordernissen des Artikels 33(1) PCT.

Zu Punkt VI.

3. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen

Anmelde Nr. Patent Nr. Veröffentlichungsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

Prioritätsdatum (zu Recht beansprucht) (Tag/Monat/Jahr)

WO 03/095999

20.11.2003

14.11.2002

11.05.2002

Zu Punkt VII.

- 4. Aus Gründen der Vollständigkeit wird ebenfalls auf folgende formale Mängel hingewiesen:
 - (i) Um die Erfordernisse der Regel 5.1(a)(ii) PCT zu erfüllen, sind in der

- Beschreibung die Dokumente D1 und D2 zu nennen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden. Zusätzlich sollte das Dokument genannt werden, nachdem der unabhängige Anspruch 1 abgegrenzt wurde.
- (ii) Die abhängigen **Ansprüche 4-10** genügen nicht den Erfordernissen der Regel 6.4(a) PCT (3. Satz) in Bezug auf ihre Mehrfachabhängigkeit.
- (iii) Die Ausführungen der Beschreibung auf S.6 Z.18-20 scheinen in keiner der Figuren und insbesondere nicht in der Fig.2 dargestellt zu sein. Es wird keinerlei Kontakt zwischen den beiden Metallisierungsebenen dargestellt (siehe ebenfalls Absatz 5.2. unten).

Zu Punkt VIII.

- 5. Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche nicht klar sind.
- 5.1. Der kennzeichnende Teil des **Anspruchs 1** scheint aufgabenhaft formuliert zu sein ("<u>Haftvermittler</u>schicht"). Dadurch ist der Gegenstand des Schutzbegehrens, im Gegensatz zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, nicht klar definiert. Der Fachmann wüsste nicht, welches Material der zweiten Metallisierungsebene zu einer entsprechenden Haftung zwischen Passivierungsschicht und sensitiver Keramikschicht führen würde, insbesondere auch deshalb, weil weder das Material der Passivierungsschicht noch der sensitiven Keramikschicht explizit angegeben ist. Es wird deswegen vorgeschlagen, die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 9 in den Anspruch 1 aufzunehmen.
- 5.2. Das vage Merkmal des **Anspruchs 2** "dass die zweite Metallisierungsebene ... <u>in den Kontaktlöchern</u> auf der ersten Metallisierungsebene <u>zu liegen kommt</u>" ist vollkommen unklar. Der Fachmann wüsste nicht, wie besagte Metallisierungsebenen zueinander anzuordnen wären. Die Formulierung würde eher auf einen Kontakt zwischen beiden Metallisierungsebenen hindeuten, was aber technisch nur wenig Sinn zu machen scheint (siehe ebenfalls Absatz 4.(iii) oben).
- 5.3. Das Merkmal des **Anspruchs 3** "... so strukturiert ist, dass ..." ist ebenfalls (siehe Absatz 5.1. oben) aufgabenhaft formuliert. Zudem muss angezweifelt werden, ob die zweite Metallisierungsebene durch die genannte "Teilpassivierung" überhaupt

- noch als "Haftvermittlerschicht" wirken kann. Durch diesen Widerspruch scheint der beabsichtigte Schutzbereich der Ansprüche im Ganzen unklar.
- 5.4. Das Merkmal in dem auf eine <u>Vorrichtung</u> abgestellten **Anspruch 4** "dass die zweite Metallisierungsebene <u>nicht auf definiertem Potenzial liegt</u>" bezieht sich auf ein <u>Verfahren zur Verwendung</u> der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer technischen Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem Anspruch hervor.

 Ein analoger Einwand wird gegen die zusätzlichen Merkmale des **Anspruchs 5** erhoben.
- 5.5. Das Merkmal des **Anspruchs 6** "die Elektroden" wurde im Vorhergehenden nicht entsprechend definiert. Dadurch erscheint der Anspruch unklar. Entsprechendes gilt für das Merkmal "die Strukturen" in **Anspruch 8**.
- 5.6. In **Anspruch 8** ist weiterhin nicht klar, ob es sich bei dem genannten Substrat ("eines Si-Substrats") um das bereits in Anspruch 1 definierte Substrat, oder um ein anderes, zusätzliches Substrat handeln soll.
- 5.7. In Anspruch 9 ist nicht klar, welche Bedeutung der Schrägstrich "/" in "Cr/Au" haben soll.
- 5.8. Der Schutzumfang des **Anspruchs 10** ist unklar. Zum einen wird in dem auf eine Vorrichtung abgestellten Anspruch ein <u>Herstellungsverfahren</u> definiert, wobei fraglich ist, ob der so hergestellte Sensor eindeutig von einem mit einem anderen Verfahren hergestellten Sensor unterschieden werden kann. Zum anderen sind die Merkmale des Anspruchs als rein optional formuliert und damit nicht beschränkend ("... erfolgen <u>kann</u>").
- 5.9. Das in der Fig.1 dargestellte Ausführungsbeispiel (und die zugehörige Beschreibung) fällt nicht unter die vorliegenden Ansprüche, da die sensitive Keramikschicht 9, im Gegensatz zum Gegenstand des Anspruchs 1, nicht <u>in</u> den Kontaktlöchern 7 vorhanden ist. Dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung führt zu Zweifeln bezüglich des Gegenstandes des Schutzbegehrens, weshalb die Ansprüche nicht klar sind (Artikel 6 PCT).